Reference Only

自動車用パワートレイン/セーフティ機器用チップコイル(チップインダクタ)
DFE2MCPH□□□□JL□□　参考図

1. 適用範囲

当参考図は、チップコイル(チップインダクタ)DFE2MCPH_JLシリーズに適用します。

1.1 適用用途：

・自動車用パワートレイン/セーフティ機器：走る・曲がる・止まるという動作や安全装置等にかかわる自動車用機器、または、その構造・装置・性能が安全確保もしくは環境保全上の技術基準を満たすよう法律上要求されている機器に使用できる製品

・自動車用インフォテインメント/コンフォート機器：カーナビ・カーオーディオといった特に人命に直接的にかかわらない自動車用機器で、かつ、その構造・装置・性能が安全確保もしくは環境保全上の技術基準を満たすよう特に法律上要求されていない機器に使用できる製品

・医療機器(GHTF Class C)*インプラント、手術・自動投与用途を除く：国際分類クラスGHTF Class Cの医療機器で、かつ、その不具合が人体へのリスクが比較的高いと考えられる機器に使用できる製品

・医療機器(GHTF Class A及びB)：国際分類クラスGHTFでClass A及びClass Bで規定される医療機器で、かつ、その機能が人命及び財産の保護に直接的にかかわらない機器に使用できる製品

1.2 適用外用途：

当参考図の「用途の限定」に書かれている用途

2. 品番の構成

(例)

DF	E	2M	CPH	R33	M	JL	L	Q
識別記号	タイプ	寸法(L×W)	用途および特性(H:車載対応)	インダクタンス	許容差	分類	包装仕様コード L：テーピング品	個別仕様

Reference Only

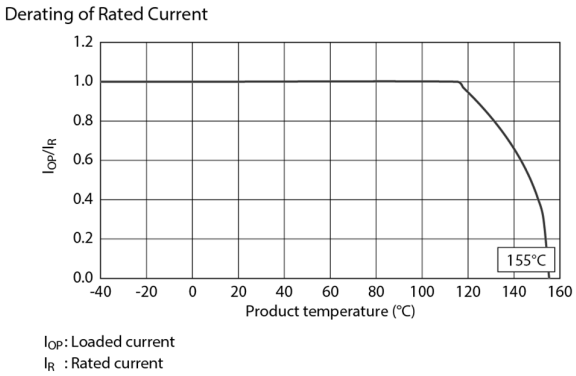
3. 品番および定格

使用温度範囲	（自己温度上昇を含まない周囲温度）	−40℃～＋115℃
	（自己温度上昇を含む製品温度）	−40℃～＋155℃
保存温度範囲		−40℃～＋155℃

貴社品番	弊社品番	インダクタンス		直流抵抗（Ω）		定格電流*（mA）			
		公称値（μH）	許容差			インダクタンス変化率に基づく場合		温度上昇に基づく場合	
				Max.	Typ.	Max.	Typ.	Max.	Typ.
	DFE2MCPHR10MJLLQ	0.10	±20%	0.010	0.007	11100	13900	7500	9400
	DFE2MCPHR22MJLLQ	0.22	±20%	0.015	0.012	8200	10200	5600	7000
	DFE2MCPHR33MJLLQ	0.33	±20%	0.018	0.014	6900	8100	5100	6400
	DFE2MCPHR47MJLLQ	0.47	±20%	0.022	0.019	5400	6300	4400	5500

＊ 製品の温度（周囲温度＋自己発熱）は、155℃以下になるようにお使いください。
また、定格電流（インダクタンス変化に基づく場合）または定格電流（温度上昇に基づく場合）のいずれか小さい方を定格電流値とします。

＊ 定格電流については、下図のように製品温度によりディレーティングがあります。

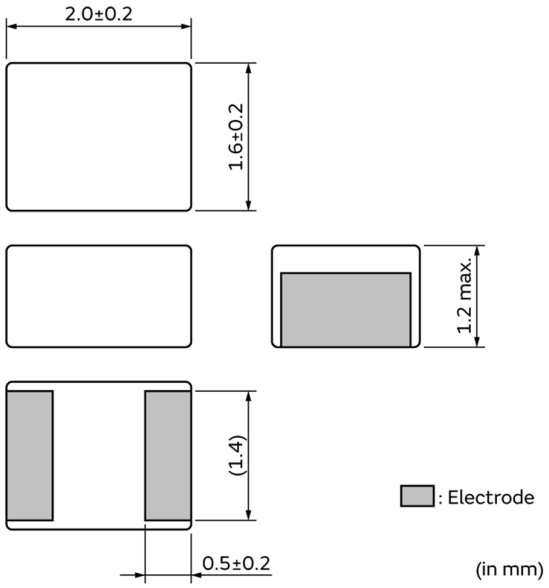


4. 試験および測定条件

特に規定がない場合	温度：常温(15℃～35℃) 湿度：常湿[25%～85%(RH)]
判定に疑義を生じた場合	温度：20℃±2℃ 湿度：60%～70%(RH) 気圧：86 kPa～106 kPa

Reference Only

5. 外観および寸法



部品質量(参考値)：0.023g

6. 表示

製品本体への表示はありません。

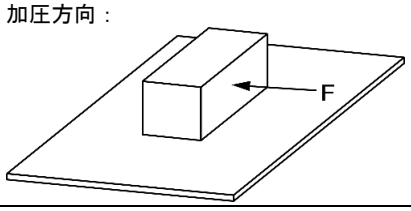
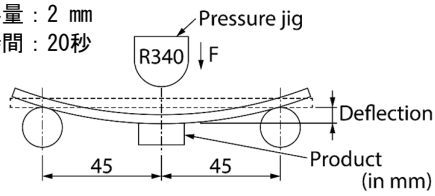
7. 電気的性能

No.	項目	規格値	試験方法
7.1	インダクタンス	3章の定格を満足します。	測定器：Keysight 4284Aまたは同等品 測定電圧：0.5 V 測定周波数：1MHz
7.2	直流抵抗	3章の定格を満足します。	測定器：デジタルマルチメータ
7.3	定格電流 （インダクタンス変化率に基づく場合）	インダクタンス変化率は±30%以内です。	3章で規定した定格電流を常温下で通電します。
7.4	定格電流 （温度上昇に基づく場合）	製品の自己発熱による温度上昇は、40℃以下です。	3章で規定した定格電流を常温下で通電します。

Reference Only

8. 機械的性能

製品を基板にはんだ付けし、試験を行います。（はんだ付け性を除く）
（規定のある場合を除いては、12章に示されているフラックス、はんだ及び はんだ付け条件で、製品を基板に
はんだ付けし、試験を行います。）

No.	項目	規格値	試験方法
8.1	電極固着力	著しい機械的損傷や電極の剥離の兆候はありません。	加圧力：10N 保持時間：5秒 加圧方向： 
8.2	たわみ試験	著しい機械的損傷や電極の剥離の兆候はありません。	試験基板：ガラスエポキシ基板(100 mm×40 mm×1.6 mm) 加圧速度：0.08 mm/s 加圧治具：R340 たわみ量：2 mm 保持時間：20秒 
8.3	耐振性	外観に著しい機械的損傷はありません。	振動周波数範囲：10 Hz～2000 Hz～10 Hz/20分 全振幅：3.0 mmまたは加速度振幅196 m/s^{2}のいずれか小さい方 試験時間：互いに垂直な3方向、各4時間(計12時間)
8.4	はんだ付け性	外部電極の95%以上が、切れ目なく、新しいはんだで覆われています。	フラックス：ロジンが25(wt)%のエタノール溶液 予熱：150℃、60秒 はんだ：Sn-3.0Ag-0.5Cuはんだ はんだ温度：245℃±3℃ 浸せき時間：3秒

9. 耐候性

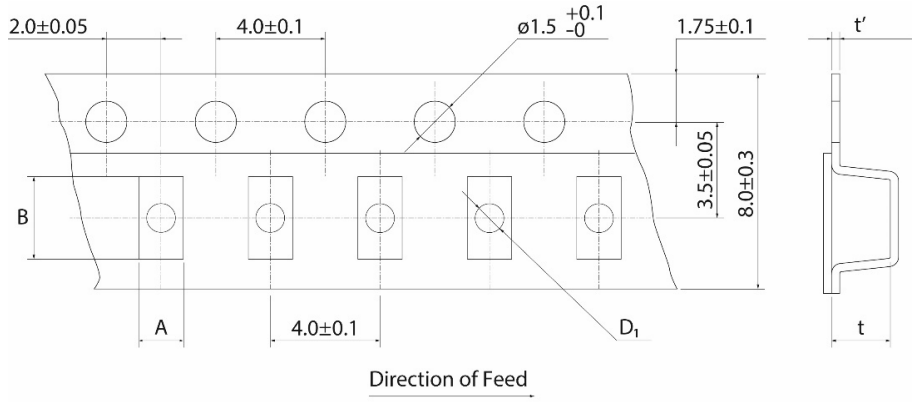
製品を基板にはんだ付けし、試験を行います。
（規定のある場合を除いては、12章に示されているフラックス、はんだ及び はんだ付け条件で、製品を基板に
はんだ付けし、試験を行います。）

No.	項目	規格値	試験方法
9.1	耐熱性	外観：著しい機械的損傷はありません。 インダクタンス変化率：±10%以内	温度：155℃±2℃ 試験時間：1000時間(＋48時間、－0時間) 後処理：室温に4時間～48時間放置
9.2	耐寒性	外観：著しい機械的損傷はありません。 インダクタンス変化率：±10%以内	温度：－40℃±2℃ 試験時間：1000時間(＋48時間、－0時間) 後処理：室温に4時間～48時間放置
9.3	耐湿性	外観：著しい機械的損傷はありません。 インダクタンス変化率：±10%以内	温度：85℃±2℃ 湿度：85%(RH)±5%(RH) 試験時間：1000時間(＋48時間、－0時間) 後処理：室温に4時間～48時間放置
9.4	熱衝撃	外観：著しい機械的損傷はありません。 インダクタンス変化率：±10%以内	1サイクル条件： 1段階：－40℃(＋0℃、－3℃)、30分(＋3分、－0分) 2段階：＋155℃(＋3℃、－0℃)、30分(＋3分、－0分) 試験回数：1000回 後処理：室温に4時間～48時間放置

Reference Only

10. 包装仕様

10.1 テーピング寸法および外観(8 mm幅、プラスチックテープ)



A	(1.9)
B	(2.3)
t	(1.3)
t'	(0.25)
D_1	ϕ1.0 +0.1/-0

(in mm)

＊ キャビティの寸法はキャビティ底側での寸法となります。

10.2 テーピング仕様

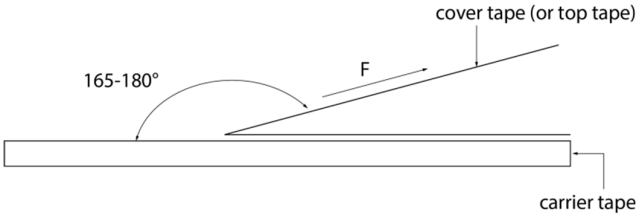
包装数量(標準数量)	3000個/リール
収納方法	製品をキャリアテープのキャビティ中に収納し、カバーテープ(キャリアテープのキャビティが貫通タイプの場合は、トップテープとボトムテープ)を貼り付けして封入します。
送り穴位置	キャリアテープの送り穴は、カバーテープ(キャリアテープのキャビティが貫通タイプの場合は、トップテープ)を手前に引き出したとき、右側となります。
継ぎ目	キャリアテープ、カバーテープ(キャリアテープのキャビティが貫通タイプの場合は、トップテープ)には継ぎ目はありません。
製品の欠落数	製品の欠落数は、1リールの総製品数(表示数)の0.025%または1個のいずれか大きい方以下で、連続の欠落はありません。ただし、1リール当たりの製品収納数は規定数(表示数)あります。

10.3 テープの破断強度

カバーテープ(またはトップテープ)	5 N以上
ボトムテープ(キャリアテープのキャビティが貫通タイプの場合のみ)	5 N以上

10.4 テープの剥離強度

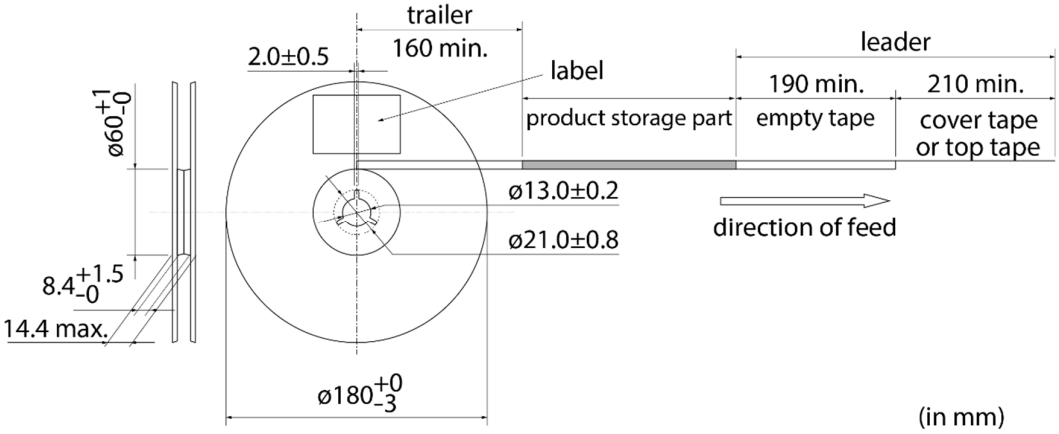
剥離速度	300 mm/min
剥離強度	0.1 N～0.7 N(ただし、下限値は参考値とします)



Reference Only

10.5 リーダ部、トレーラ部寸法およびリール寸法

テーピングの始め(リーダ部)と終わり(トレーラ部)には製品を収納しない空部を設け、さらに、リーダ部にはカバーテープ（またはトップテープ）だけの部分を設けます(下図参照)。



10.6 リールへの表示

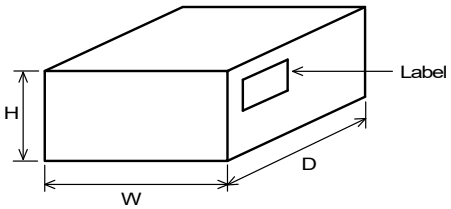
貴社品番、弊社品番、出荷検査番号(*1)、RoHS対応表示(*2)、数量等

*1 出荷検査番号の表し方： □□ ○○○○ ◇◇◇ ① ② ③	①工場識別 ②年月日 1桁目：年/西暦年号の末尾 2桁目：月/1月～9月→1～9、10月～12月→0、N、D 3、4桁目：日 ③連番
*2 RoHS対応表示の表し方： ROHS－ Y (△) ① ②	①RoHS指令対応品 ②弊社管理記号

10.7 外装箱(段ボール箱)への表示

貴社名、ご注文番号、貴社品番、弊社品番、RoHS対応表示(*2)、納入数量等

10.8 外装箱仕様



外装箱寸法(mm)			標準リール収納数(リール)
W	D	H	
195	185	65	5
* 外装箱は代表的なものです。したがって、貴社からのご注文数量に応じて異なります。			

Reference Only

11. ⚠注意

11.1 用途の限定

当参考図に記載の製品は、当参考図で個別に記載の適用用途向けに設計・製造されたものであり、高度な性能・機能・品質・管理・安全性が要求される本注意書き末尾①から⑪までの用途への適合性・性能発揮・品質等を保証するものではありませんので、当参考図記載の適用用途に従ってご使用ください。
万が一、当参考図記載の適用用途以外の用途でご使用された場合、又は以下の①から⑪までの用途でご使用された場合(別途当参考図内に用途記載があるものは除く*)には、弊社は当該使用によって生じた不測の事故その他の損害に関する一切の責任を負いかねますのでご注意ください。

①航空機器	②宇宙機器	③海底機器	④発電所制御機器
⑤医療機器	⑥輸送機器	⑦交通用信号機器	⑧防災/防犯機器
⑨産業用情報処理機器	⑩燃焼/爆発制御機器	⑪その他上記機器と同等の機器	

当参考図に記載の適用用途以外の用途に対応した製品については、お客様とお取引のある弊社営業窓口・代理店・商社、またはお問い合わせフォーム(https://www.murata.com/contactform)までお問い合わせください。
* 製品によっては、①から⑪までの用途向けに設計・製造される場合があり、それらは当参考図に個別で用途を記載しております。

11.2 定格上の注意

定格の温度範囲、定格電圧、定格電流を超えてのご使用はお避けください。
定格を超えて使用しますと、断線や焼損のような重大な不具合が発生するおそれがあります。

11.3 突入電流について

定格電流を大きく上回る突入電流(またはパルス電流、ラッシュ電流)が製品に印加されると、過度の発熱により断線や焼損のような重大な不具合が発生するおそれがあります。

11.4 フェールセーフ

当製品に万が一異常や不具合が生じた場合でも、二次災害防止のために完成品に適切なフェールセーフ機能を必ず付加してください。

11.5 腐食性ガス

腐食性ガス(イオウ系ガス[硫化水素、二酸化イオウなど]、塩素、アンモニア、など)の環境にさらされる、または前記腐食性ガス環境下にさらされたオイルなど(切削油、シリコーン油等)と接触した場合に、製品電極の腐食などによって特性劣化または劣化からオープンに至る可能性がありますので、ご使用はお避けください。なお、当環境下でのご使用について弊社は一切の責任を負いません。

11.6 使用電圧について

40V以下のDCDCコンバーターで使用検討いただけます
必ず、事前に御社にて実機評価を行い、当製品の品質を確認してください。

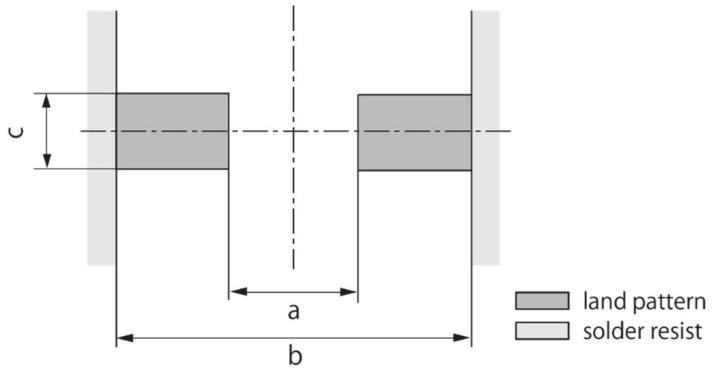
Reference Only

12. 使用上の注意

当製品は、リフローはんだ専用品です。また、はんだ付けにて実装されることを意図して設計しておりますので、導電性接着剤での実装等の方法を使用される場合は事前に弊社にご相談ください。
また、実装する基板との熱膨張係数の違いから、温度サイクル等の熱ストレスを繰り返し与えた場合、実装部のはんだ(はんだフィレット部)にクラックが発生する場合があります。
熱ストレスによるクラックの発生は、実装されるランドの大きさ、はんだ量、実装基板の放熱性等に左右されますので、周囲温度の大きな変化が想定される場合には、充分注意して設計してください。
この商品は、従来形のフェライトコイルに比べ、絶縁抵抗が低いため、使用にあたり注意が必要です。
a)コイルの下には電極部を除きスルーホールやパターンの設置を避けてください。
b)コイルに他の部品が触れないように設計をお願いします。

12.1 ランド寸法

リフローはんだ付け時のランド寸法を下記に示します。



a	0.8
b	2.4
c	1.6

(in mm)

12.2 使用フラックス、はんだ

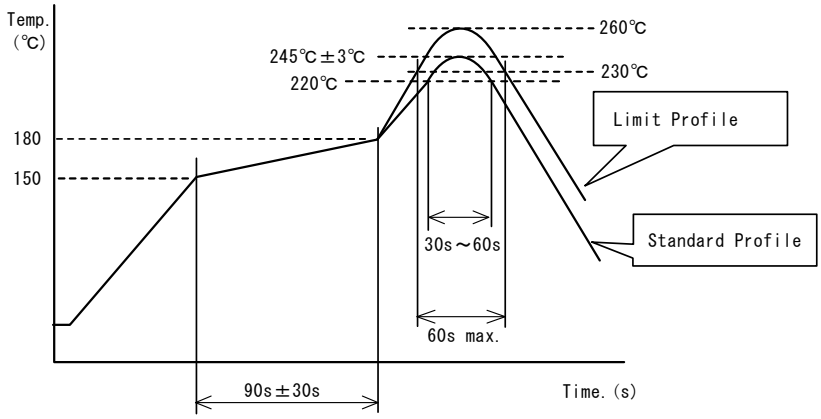
フラックス	・ロジン系フラックスをご使用ください。 ・酸性の強いもの[ハロゲン化物含有量0.2 mass%(塩素換算値)を超えるもの]は使用しないでください。 ・水溶性フラックスは使用しないでください。
はんだ	・Sn-3.0Ag-0.5Cuはんだをご使用ください。 ・クリームはんだ標準塗布厚：100 μm～150 μm

上記以外のフラックスは、弊社技術部門へご確認の上ご使用ください。

Reference Only

12.3 はんだ付け条件(リフロー)

・はんだ付けに先立って、はんだ温度と製品表面の温度差が100℃以内になるように予熱を行ってください。
また、はんだ付け後、溶剤への浸せきなどにより急冷される場合についても温度差が100℃以内となるようにしてください。
予熱が不充分な場合には、磁器素体にクラック等が入り特性劣化を生じる場合があります。
・標準プロファイルと限界プロファイルは以下のとおりです。
限界プロファイルを超えたはんだ付けは、特性劣化、電極クワレ等発生の原因となります。



	標準プロファイル	限界プロファイル
予熱	150℃～180℃、90秒±30秒	150℃～180℃、90秒±30秒
加熱	220℃以上、30秒～60秒	230℃以上、60秒以内
ピーク温度	245℃±3℃	260℃、10秒
リフロー回数	2回	2回

12.4 コテ修正

はんだ付けした製品にコテ修正を行う場合は、以下の条件に従ってください。

項目	条件
予熱	150℃、1分程度
コテ先温度	350℃以下
はんだコテの消費電力	60 W以下
コテ先直径	φ3 mm以下
はんだ付け時間	3秒(＋1秒、－0秒)
修正回数	2回以下
＊ はんだコテ先が直接製品に接触しないようにしてください。コテ先が製品に直接触れますとサーマルショックにより磁器素体にクラック等が入ることがあります。	

12.5 はんだ盛り量

はんだ盛り量は、過多にならないよう確実にはんだを付着させてください。
はんだ盛り量が多いほど、製品が受ける機械的ストレスは大きくなり、はんだ盛り量が過多の場合クラックや特性不良の原因となります。

Reference Only

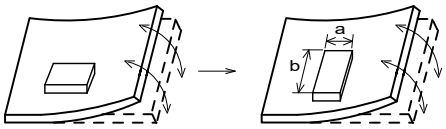
12.6 部品配置

基板設計時、部品配置について次の点にご配慮ください。

①基板のソリ、たわみに対して、ストレスが加わらないように部品を配置してください。

［部品方向］

ストレスの作用する方向に対して、横向き(長さ：a<b)に部品を配置してください。



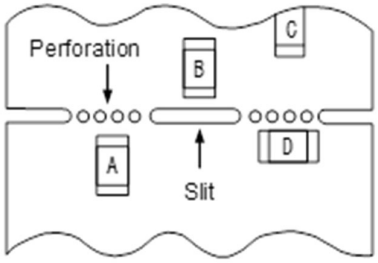
〈Poor example〉 〈Good example〉

②基板ブレイク付近での部品配置

基板分割でのストレスを軽減するために下記に示す対応策を実施することが有効です。

下記に示す3つの対策をすべて実施することがベストですが、ストレスを軽減するために可能な限りの対策を実施ください。

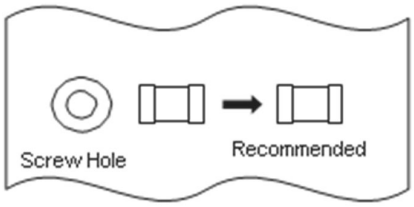
対策内容	ストレスの大小
(1)基板分割面に対する部品の配置方向を平行方向とする。	A＞D*1
(2)基板分割部にスリットを入れる。	A＞B
(3)基板分割面から部品の実装位置を離す。	A＞C
*1 上記の関係は、手割はカットラインに対して垂直に応力がかかることが前提です。ディスクカット機などの場合は、応力が斜めにかかり、A＞Dの関係が成り立ちません。	



③ネジ穴近辺での部品配置

ネジ穴近辺に部品を配置すると、ネジ締め時に発生する基板たわみの影響を受ける可能性があります。

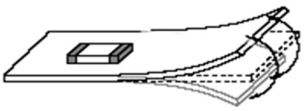
ネジ穴から極力離れた位置に配置してください。



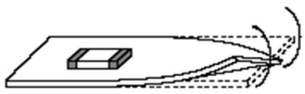
12.7 基板の取り扱い

部品を基板に実装した後は、基板ブレイクやコネクタの抜き差し、ネジの締め付け等の際、基板のたわみやひねり等により、部品にストレスを与えないようにしてください。

過度な機械的ストレスにより部品にクラックが発生する場合があります。



たわみ



ひねり

Reference Only

12.8 洗浄

超音波洗浄の際、出力が大きすぎると基板が共振し、基板の振動によりチップクラックやはんだワレの原因となります。必ず、事前に実洗浄装置を用いて洗浄を行い、当製品の品質を確認してください。

12.9 保管、運搬

保管期間	納入後、6か月以内にご使用ください。 なお、6か月を超える場合は、はんだ付け性をご確認の上ご使用ください。
保管方法	・当製品は、温度－10℃～＋40℃、相対湿度15%～85%で、かつ、急激な温湿度の変化のない室内で保管ください。 当製品は、硫黄、塩素ガス、酸など腐食性ガス雰囲気中で保管されますと、はんだ付け性不良が生じる原因となります。 ・湿気、塵などの影響を避けるため、床への直置は避けパレットなどの上に保管ください。 ・直射日光、熱、振動などが加わる場所での保管はお避けください。 ・バルクの状態での保管はお避けください。バルクでの保管は製品同士あるいは製品と他の部品が衝突し、カケや断線を生じることがあります。 ・直接外気に触れるような製品だけの裸保管はお避けください。
運搬	過度の振動、衝撃は製品の信頼性を低下させる原因となりますので、取り扱いには充分注意をお願いします。

12.10 樹脂コーティング(防湿コーティングを含む)

製品を樹脂でコーティングすると、電気特性が変化する場合があります。
また、使用する樹脂、塗布形状あるいは使用環境によっては、機械的ストレスにより断線するおそれがあります。
場合によっては、不純物や加水分解性塩素などにより導体が腐食し断線するおそれもあります。
樹脂コーティングされる場合は樹脂の選択にはご注意ください。また、実装された状態での信頼性評価を充分に実施ください。

12.11 マウンタ搭載条件

ご使用のマウンタの搭載条件を確認のうえ、搭載してください。
製品に適していない搭載条件(ノズル、設備条件等)を使用すると、吸着ミスや吸着位置ズレ、製品へのダメージが発生する可能性があります。

12.12 使用環境について

特性劣化を引き起こす可能性がありますので、次のような環境条件でのご使用はお避けください。
(1)酸、アルカリ、ハロゲン、その他有機ガスなどの腐食性ガス雰囲気中(潮風、Cl_2、H_2S、NH_3、SO_2、NO_2など)
(2)有機溶剤などの液体がかかる場所
(3)急激な温湿度の変化があり容易に結露する場所

12.13 実装密度について

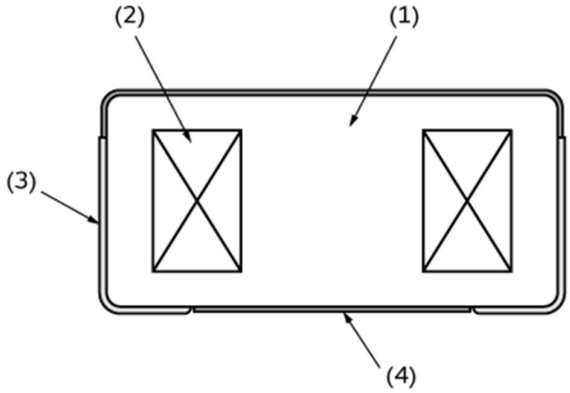
当製品を、発熱を伴う部品の近くに配置する場合、充分な放熱対策をとってください。
他の部品から受ける熱が大きい場合、当製品の特性が損なわれ、回路の動作不良や実装部の劣化を引き起こす場合があります。他の部品から受ける熱が加わる場合においても必ず当製品の定格使用温度の上限以下でご使用ください。

Reference Only

12.14 製品の取り扱い

磁気の影響でインダクタンスが変わる可能性があります。取り扱いの際には、磁気を帯びたピンセットや磁石などは使用しないでください(樹脂やセラミックで先端加工されたピンセットなどをご使用ください)。

13. 構造、構成材料



No.	構成	材料一般名
(1)	基材	合金粉
(2)	巻線	エナメル銅線
(3)	電極	Cuめっき＋Niめっき＋Snめっき
(4)	コーティング	エポキシ系樹脂

14. 原産国、生産工場

以下のいずれかで生産します。

原産国	生産工場
ベトナム	Murata Manufacturing Vietnam Co., Ltd. Lot A1, Hoa Khanh Industrial Zone, Hoa Khanh Bac Ward, Lien Chieu District, DaNang City, Vietnam

15. ⚠お願い

①ご使用に際しては、貴社製品に実装された状態で必ず評価して下さい。
②当製品を当参考図の記載内容を逸脱して使用しないで下さい。
③当参考図の内容は予告なく変更することがございます。ご注文の前に、納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。